SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 61-12072 (A) (43)

(43) 20.1,1986 (19) JP

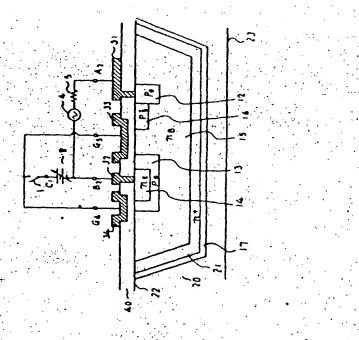
21) Appl. No. 59-131069 (22) 27,6,1984

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) YOSHITAKA SUGAWARA

(51) Int. Cl. (H01L29/74,H01L29/10

PURPOSE: To obtain a highly integrated semiconductor device in a structure, wherein the control part and the main driving part can be insulated in a DC way in a monolithic structure, the main driving part can be controlled even rent can be lessened; by a method wherein specific first \sim fourth regions and when the potential thereof is in a floating state, and moreover, the control curspecific first ~ fourth electrodes are respectively provided in the main surface of one side of the semiconductor device.

electrons flow into the n_B region 15. Accordingly, after that, an injection of positive holes into the n_B region 15 from the p_E^- region 16 is promoted and the $p_E n_B p_E$ transistor part is turned to ON. As the collector currents of the $n_E p_B n_B$ CONSTITUTION: In case the potential A2 of terminals G3 and G4 is lower than that of a terminal B2, a p channel is formed in the surface of an n_B region 15 under a third electrode 33 and positive holes flow into a p_b region 13 from a p_E region 16. As a result, an injection of electrons into the p_n region 13 from of the other transistor part, a positive feedback is generated, and finally, both an ne region 14 is promoted, the nepsing transistor part is turned to ON and transistor part and the penspe transistor part mutually become the base current transistor parts result in being turned to ON as a thyristor penapune



LEGENDE zu den Bibliographledaten (54) Titel

ledaten (54) Titel der Patentanmeldung

(11) Nummer der JP-A2 Veröffentlichung (71)

(21) Aktenzeichen der JP-Anmeldung

(43) Veröffentlichungstag

(22) Anmeldetag in Japan

ig: (71) Anmelder (72) Erfinde

(52) Japanische Patentklassifikation

(51) Internationale Patentklassifikation

	1	Ŷ	•
	2		
**	(a)	9.1	
÷.			
4		,	÷
•			
			•
		÷	
	- 		
			•
· *	(i)		
		- 4	
*		÷.	
		•	
			*
		Ç.	0.0
		÷.	
		1	
Ŷ			
		,*	
Ŷ			12
	3	*,	
	÷.		*
·	Ž.	, i	

®日本国特許庁(JP)

印特許出願公開

⁶⁰ 公開特許公報(A)

昭61-12072

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)1月20日

H 01 L 29/74 29/10

7216-5F 8526-5F

未請求 発明の数 1 (全9頁) 審查請求

40発明の名称 半導体裝置

> 即特 昭59-131069

魯出 昭59(1984)6月27日

砂鞋

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

砂出 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田較河台4丁目6番地

HO. 弁理士 高橋 明夫

外2名

発明の名称 半導件装置

特許請求の範囲

1. 一対の主表面を有し、その少なくとも一部に、 少なくとも一方の主表面に移出する第1海質型の 第1の領域、上記第1の領域との間に形成される 第1のPの接合が上記一方の主表面に終端する様 に上記第1の領域内に形成される第2導電量の第 2の領域、上記算2の領域との間に形成される第 2のpa接合が上記一方の主義団に終端する様に 上記第2の領域内に形成される第1海電量の第3 の領域、上記集1の領域との間に形成される第3 のPn接合が上記第1のDn接合とは離れて少々 くとも上記一方の主表面に終端する様に形成され る第2導質型の第4の領域を有する半導体基体と、 上記第4の領域の少なくとも一部と抵抗接触する 第1の電標と、上記第3の領域の少なくとも一部 と低抵抗接触する第2の電優と、上記一方の主要 面に於いて絶縁膜を介して上記載2の領線及び欝 3 の領域上の少なくとも一部に延在する様に上記

. 餌 I の 領域上の少なくとも一部に設けられる第3 の電衝と、上記一方の主要面に扱いて感繰放を介 して上配第1の領域及び第3の領域上の少なくと も一部に延在する様に上記第2の領域上の少なく とも一部に敬けられる解すの電極と、を具備する ととを特徴とする平耳体装置。

47

- 2 特許諸求の範囲祭1項に於いて、上記第4の 領域は、上記第1の領域内に設けられることを修 敵とする半導体截辺。
- 3 特許前求の範囲第1項に於いて、上記第4の 領域は、上記第1の領域を囲む様れ設けられると とを特徴とする学導体装置。
- 4. 特許請求の範囲第1項に於いて、上記第4の 領域は、上記第2の領観に対向する領域に低不純 物機度の第5の額線を有することを設備とする半 这体基层。
- 5. 特許請求の範囲第1項または、第4項に於い て、上記第2の領域は、上記第1の領域と接する 上記一方の主表面付近に低不純物濃度の第6の領 域を有することを特徴とする半導体装置。

6. 特許請求の範囲第5項に於いて、上記第5の 領域と上記録もの領域との不規物設度はほぼ祭し いことを特徴とする半導体装置。

7. 特許請求の範疇第1項または第2項に於いて、 上記部1の気後、上記第2の電板、上記第3の電 種、上記第4の電極は上記一方の主表面に設けら れることを特徴とする学導体装置。

8. 修許論求の総理部3項化於いて、上記第2の。 軍運、上記第3の軍艦、上記第4の軍艦は上記一 方の主表面に設けられ、上記第1の電磁は強力の 主良面に設けられるととを特徴とする半導体競量。 9、 存許緯水の総開路1項に於いて、上記第2の 領域の一部と低抵抗接触する第5の電極を具備す ることを特徴とする半導体装置。

10. 軽許請求の範囲第1項に於いて、上記第3の 匹据と上記銘もの電極とは一体化されることを特 飲とする半導体遊園。

発明の詳細を説明

(発界の利用分野)

本発明は半導体装置に係り、特に制御部と主脳

3に光電成が発生し、ホトサイリスタが交流写際。 4により限パイナス状態になるとこの光電流でも -つて点張する。この場合ホトサイリスタと気光常 子が包気的に直流的に絶駄されているので通常の 電気結合方式と異なり次の利点を有する。 尚 5 。 。 6,7は抵抗でおり、Bは直流電源である。

- (a) 城子Bと端子Dの順に電位益が存在しても制 御可能すなわち点弧動作等が可能である。
- (b) 勞光表子2を流れる電流がサイリスク側に流 れ込まない。又との遊も恋らない。 一方以下の閉題点を有する。
- (1) ホトサイリスタ3ヤトランジスタ1はもつば らSiを用いて作製されるが、発光素子は G#A8等に代表されるIIーV族もしくはIーV 族の化合物半導体を用いて作裂される。とのよ うに材料が異なるためハイブリッド【C搭成に せざるをえず、精密を組立作業を必要としコス ト高をきたす。化合物半導体のエへの作製技術 やその加工技術がSiの技術に比べつたないと ともコスト商を助長している。

刺部が包気的に絶殺された包気結合方式の半導体 装置に関する。 ...

【発明の背景】

近年度業界化がける多様なエレクトロニクス化 の差層に伴い像小を制御信号でもつて大きな電力 の似動を行うニーメが増大している。との種のニ ーメに対しては制御郎と主服動館の電気的を絶録 が必要である。とのニースを消化す代表的な学選 体業子として光緒合業子(海称ホトカブラ)があ る。中でも光結合サイリスタはO服・逆両方向の **組止能力を有する。②スインテング後の魅力損失** が小さい、図自己保持機能を有する祭の利点をも つており、電子交換機用スイッチや固体リレー等 に多用されている。しかしいくつかの重要を問題 点を有している。以下に動作原理も含めて詳述す

第2図は光箱をサイリスタを用いた典型的な基 本回路得成を示す。

スインチ1をとじると発光索子2に電視が流れ 光が放射される。との光によつてホトサイリスタ

4.7

② 発光ダイオードの発光効率。ホトサイリスタ **の受光効率。発光ダイオードからの光をホトサ** イリスタに伝達する効率が小さい。このためこ れらの効率を相乗した光結合効率が小さく、ホ トサイリスタを駅前するに当り発光素子に数 MA程度の大きな制御電流を施す必要がある。

特公昭42-24863号公報, 特公昭53-46589 号公報にはアロアロをMOSゲート又は MOS・FETでオン駆動する炭塩例が開示され ている。又特開版 5 7 - 196626号公根に社 MOS・FETでオン・オフ南駆動を行う突軸例 が開示されている。とれはいずれもゲートと主メ イツチが絶縁されているという軽長性有するが、 主スイツチの低位がフローティング状態にある場 合はオン駆動ができたい。すなわもゲート配位か 主メイクチのカンード匍位より高い場合もしくは 低い場合のいずれかの場合にしかオン風趣できた。 い。従つて、ホトカプタと同等の機能は遊放でき たいものである。

〔発明の目的〕

35周昭61- 12072(3)

本発明の目的はモノリンック教造で副関部と主 型動部を直旋的に絶縁せしか得るとともに、主配 動部の電位がフローティング状態にあつても制御 可能にせしめ且つ制備電流も小さくせしめ得る高 集額な半導体製量を提供することにある。

(発明の駐棄)

 と低抵抗熱性する第1の電極と、上記期3の領域 の少なくとも一郎と低抵抗接触する第2の範疇と、 上記一方の主表面に於いて絶縁膜を介して上記期 2の領域及び第3の領域上の少なくとも一部に延 在する様に上記部1の領域上の少なくとも一部に 致けられる第3の電極と、上記一方の主表面に於 いて絶縁関を介して上記第1の領域及び第3の領域 は上の少なくとも一部に延在する様に上記第2の 領域上の少なくとも一部に残在する様に上記第2の 領域上の少なくとも一部に残せられる第4の電極 と、を具備することにある。

〔発明の突角例〕

以下本発明を実施例に差色幹細に説明する。
〈突船例1〉

第1四は本発明の第1の実施例を示す収略断面 図である。

15は、多結島シリコン20中に蛇緑薫17を介して海状に超級され、半導体基体28の一方の主表面22に露出する部1の領域であるn。(n 型ペース)領域、(3は、n,領域15との間に形成される第1のpの接合が一方の主表面22に

41-

跨端する様に 1、 領域 1 5 内化形成される群 2 の 領域であるP。 (Pペース) 領域、14は、Pョ 領域13との関化形成される第2のpn接合が一 方の主表面22に終始する様にp。 領域13内に 形成される第3の領域であるni(n#エミッタ) 能験 1 2 は、 n。 領域 1 5 との間に形成される第 8のpa蒌合が第1のpn橆合とは離れて一方の 生表面22に終備する様にn。領域15内に形成 される第4の領域であるPェ(P型エミッタ)領 域である。16は0.銀銭15を介してり。領域 13に対向する様に、pェ領域12中に設けられ る棋 S の領域である p x ~ (佐不純物濃度 p 型 エ ミツタ)領域、21は0.領域15が絶縁腱17 化袋する部分化形成された高温度 n, 領域である。 4 0 は半導体基体23の一方の主装面22上に形 成される絶縁膜、31はp。領域12の少をくと も一部と低抵抗機能する第1の電報でもり、A: 端子となる。32はコー鎖域14の少なくとも一 節と低低抗接触する第2の電響であり、B。始子 となる。88は絶縁数40を介してn,領域15

上の少なくとも一部化設けられる統3の電電であり、Gェ 端子となる。第3の短額33は絶数額40を介してP・領域13上の少なくとも一部とに変せる。 領域16上の少なくとも一部とに変せるがに設けられる。34は他級級40を介してP・領域13上の少なくとも一部に設けられる第4の電磁34は絶承版40を介してP・領域15上の少なくとも一部とに経在する。第4の電磁34との間に、第1の電磁31と結4の電磁34との間に、第1の電磁31のに第2の電磁34との間に、第1の電磁31のに第2の電磁34との間に、第1の電磁31のに第2の電磁34との間に、第1の電磁34の解りに発金の電磁34との間に、第1の電磁34の解分とG・磁子とはAと等の配線によって同差位に接続される。

本央協例の半導体装置は、例えばF、H. LEE:
IEEE Transactions on Electron
Devices vol ED-15, 49, 1968, p645 化示
される様々Epitaxial Passivated Integrated
Gircuit (EPIC) ブロセスで作成した誘題体分離、
基板の単結晶島内に独立化形成される。

福曜61~ 12072(4)

本実施例に於ける各寸法等の具体例を以下に示 す。

新1のpn接合及び第3のpn接合の深さ約5 ×m、第2のpn接合の深さは約8 mm、ps 領域13とps 領域16との距離は約55 mmである。ns 領域15の不細物級度は2×10^{14 cm-1}、ps 領域16の製面不純物機度は7×10^{14 cm-1}である。終4の電極84の下のps 領域13はns 領域14とセルフブライン構造にしてあるので10^{14 cm-1} 程度以下の表面不純物機度にできる。第3の質極83と第4の観衝34との下の絶保膜40厚さは各×0.9 mm,0.7 mmである。但し第8及び第4の電板33、84の端部にかける電子集中を設定するためにこれらの電低路部の絶域に40は約27mmと取くしている。

第1回を用いて以下に動作被構と特徴を説明する。まずオンするともの動作機構を説明する。

スイフテ1が開いているとをはA、, B: 間は オフ状態にある。スインテ1を閉じ傷張8より G: 端子、G: 端子にしまい値より高い電圧を印

よりも高い場合は第4の電極34下のP。領域
13表面にロゲヤネルが形成され口。領域14か
らロ。領域15へ電子が波れ込む。この結果P。で
領域16を含むP。領域12からロ。領域15へ
の正孔の住入が促進されP。NoP。トランジスタ部
分がオンし、正孔がP。領域13内に流れ込む。
従つて次に口。領域14からP。領域13への電子の注入が促進され口。P。N。トランジスタ部分が
オンし、上記の正帰避を爬としサイリスタP。N。
P。No がオンする。

G:、G: 端子の電位がB: 端子の電位より高く、A: 接子の電位より低い場合は上配の両ケースの動作が起こりサイリスタP: П: P: E: がオンする。

本実施例ではす。傾は13とne 領域14間に ノイズ耐量を増大するために抵抗10KAを振続 した場合、G。 第子の電位を約4Vにすることに よりA: B: 第子間をオンできることを本発明 者は認認している。又G4 攀子の電位は約7Vに することによりA2、B2 毎子間をオンできるこ 加した場合、交流電訊4化よりA:.B:關が順 ベイアス状態になるとまンする。との時G:.G: 線子の電位とB:.A: 烯子の電位の高低関係に よらずA:.B:関をオンさせることができるが、 その動作機構は端子関電位の相対関係で異る。

Gs. G。 如子の世位がAs. Bs. 儒子の程位 より低い場合は節3の気軽33下のn。領域15 の姿面にタチャネルが形成されps。領域16から p。領域13に正孔が低れ込む。この結果ns領 級14からp。領域13への電子の注入が促進されnspans トランジスを部分がオンし、電子が ns 領域15内に低れ込む。従つて次にpx。領域 16からns 領域15内への正孔の庄入が促進されpanspa トランジスタ部分がオンする。 nspans トランジスタ部分がオンする。 nspans トランジスタ部分がオンする。 シジスタ部分のコレクタ電流は紀互に他のトラン ジスタ部分のペース電流となるので正滑運が超と り、ついにはサイリスタpanspans としてオン するに至る。

·G』、G』 娘子の電位がB』。A』 様子の電位

1,15

とも本籍明者は夜路している。従つてとの場合 G。 G。 端子を接続してA. . B. ペ子間をオンさせ るには、との磁子管位は約7 Vにする必要がある。

女に耐圧について第8回、及び第4回を用いて 説明する。まずスイッチ1が閉じられ、G. .G. 機子の低位がA: . B: 間がオンしない程度の低 い電位に固定されている場合について述る。Asa Be、端子がフローティグなので耐圧はこれら様子。 の頃位とG。、G。畑子の電位の高低関係で異る。 G、、G、ペラの電位がA、、B、ペラの電位 よりも低い場合は凝・遊パイプス何れにかいても n , 領域15何の空乏層は表面付近でG , , G 。 の電極で拡げられるので為耐圧を確保できる。第 3 図の点級は脳パイアメ時の n = 低級15及び ρ。領域13にかける空芝展機の模式図を示す。 第3及び第4の覚抜るる。84はm。領域15よ りも低気位をのでとれらの電話33、34下の D, 領域15の表面には正常符が誘発され速度が 低下し空乏層が拡がり易くたる。第3及び第4の 📏 電振33,36は12面傾1.8に比べても低能位

であるが、PI 領域18はTI 領域15に比べ不 純物酸密が十分大きいので財発される正規間の影 曾は小さい。これらの結果の。領域15の表面に おいて空乏層が拡げられるととにより世界が緩和 され、耐圧はSiパルタ内で抵制される程定の高 耐圧が妊保できる。一方、逆パイプス時のれる及 びPa, Pa Kおける空乏魔蛛の護式図を頭3図 に於いて一点領線で示したが、前3の電镀33下 では空乞居は同じメカニメムでロ。領域15例に 鉢げられる。par 鋭駄16では誘発正電荷により 高典医化し空芝屬の鉱がりは第8の電振るるが「 P=* 領域16上に存在しない場合に比べ小さくな るが、 n = 領域15 側の空之間が順バイアス時と 問程度拡がるので順パイアス時と問程度の耐圧は 確保できる。第1の包包31下では逆パイプスを ので第1の電極31の電位が1、領域15の電位 より低く、従つてロ。低級15の表面に正包荷が 舒起され空気層は拡がり易い。以上の数景、やは り耐圧はSiパルク内で規制される程度の高耐圧 を確保できる。本実施例の場合版・遊劃圧とも例

逆パイプス時の耐圧はSiパルク内で規制される 観度の設耐圧が衰裂できる。本実施例では何えば

以上のごとく部3及び菓4の電額33,34の 気位が固定されている時は順パイアス時代150 V以上、逆パイアス時代360V以上の高創圧を 確保できる。スインチ1が開いておりG4 ,G4 燃子の製位が固定されていない時は上述の誘発時 耐がほとんど発生せず単圧は頂パイアス時代約 220V、逆パイアス時代約400Vにできる。

なお、本実施例の G_1 . G_4 端子と A_5 ・ B_2 戦子間の直定治録付正は例をは約650 V である。 又オンされた後 100 m A 通程等の A_2 ・ B_3 間の**3**位差すなわちオン選圧は約13 V であつた。 またオン抵抗は82である。

く実務例2>

約360Vである。

第 5 図は本発明の第 2 の実施例を示す概略平面 図、第 6 図は第 5 図のA-A/ 観略断面図である。 本実施例に於いて、第 1 の実施例と異なる点は 次の 8 点であり、その他はほぼ第 1 の実施例と同 えば400Vである。

次にG:,G, 焼子の性位がA:,B: 端子の 低低よりも高い場合であるが、この場合は版・遊 ペイアスいずれにおいてもり。仮奴15四の表面 付近の空芝厝は祭る。及び第4の電優83。34 が表前に勝発する。負配剤により組められる。順 パイプス時には空乏層は鴬4関に於ける点機のよ うれなり耐圧は製面の世界集中で規制されるとと となり低下する。本実施例では何えば約150 V である。一方、逆バイアス時には餌4図の一点鏡 線で示す後に、第3の電磁33下の1、低域15 の表面では空乏形が締められるが、第3の電管 3 3 下の pe - 領域 (6 では逆に誘発負電荷で低速 **販化し空乏剤が十分拡げられる。従つて薪るの電** 征3.8下の付近での世界接近はバルク内の世界強 底以下にできる。第1の電極31下の1.領域 15の表面では逆パイプスカので終1の電板31 の似位がり。領域15の単位より低く、従つて n。領域15の表面に正知荷が移植され空乏器は 拡がり易く電界弦旋は低くできる。以上の結果、

じてきる。

- (1) P・低坡1 dは、n、板城と接する主義面付近に、第6の領域となるp。 額域16と同じ装面不動物機度のp。 (低不無物機度p型ベース) 領域18を具備する。p。 領域18は電界緩和 層として衡き、成方向附近の向上が図れ、第4 の電磁34の下ではチャメル領域となる。
- ② 第2の気後32と第8の電極33との間に、 p. 領域13の一郎と低抵抗扱触する第5の電 値35を設けて、関示しない保護回路と接続する。
- (3) Pp 面域18を設けたことにより、ng 領域 14とpg 領域との主表面での距離が90gm に拡がる。

本実施例のA:,B: 電子間のオン動作機構は 次の点を除けば第1の実施例と何じである。

 間のオン動作に寄与する。

(2) G:, G: 端子の低位かA:, B: 端子の取 位よりも高い場合、P: 低級18の他にP: 領 根18もn:, P: , P:, n: で構成される。 ロチャネルMOSトランジスタのティネル部と して作用しA:, B: 端子間のオン動作に寄与 する。

次に級計圧に及ぼすり。低級18の効果について設明する。第1の実施例では、G2、G2、高子の電位がA2、B2、紹子の電位よりも高い場合、A2、B2、開子の電位よりも高い場合、A2、B2、開子の電に第3及び第4の電極88。34下のR2、領域15表面付近の空芝居が縮められるため順耐圧が例えば約15の果面付近でなかた。本果均例でもR2を置が超かられるが、第3の電極33下のPe~個域18表面付近では近端33下のPe~領域18表面付近では近端があるため袋面濃度が低下し空芝居が拡がり最くなる。この結果電外致度も大力に低波できる。一方Pe~領域18の9ち第3及び第4の電極38、34下にない部分でも不純物濃度が低いこ

とが効を楽して空乏 が拡がるため表面の経合付 近の世界強度が提和される。以上の結果順ペイプ 本時の電界集中が観和されるので、本実施例の場合
低耐圧を何えば約360Vに向上できる。 〈実施例3〉

類7回は本第9の第3の実施例を示す級略平面 図である。第2の製施例と比べるとPari的は18 を設けることなしに順方向對圧を向上せしめるこ とにより、As. Bs 間のオン抵抗を低速した点 に軽長がある実施例である。

第6図と比較すると明らかかように終る及び第4の電磁33、34をくし形にし、且つ第2の電磁32及び第5の電磁35もくし形にして相互にかみ合せるようにしている。電磁パターンを改良した点及び P ** 領域18をとり除き且つ n z 領域14と P ** 領域12間の距離を約75 A m とした点以外は第2の実施例と同じである。

まず耐圧について説明する。A: B: 間が顧 パイアス時にはロ* 領域15上に張り出した第2 及び第5の観極82、35はフィールドグレート

として作用しれ。領域15表面の電界集中を接和 する。これは据2及び第5の電弧32、35の世 位がり。領域15の属位よりも低いた心に。領域: 16の製資化正電荷が誘起されて。 領域15の表 面鉄底が低鉄才をととによる。一方、Az 、Bi 間が紙パイナス時に筋3及び筋4の関係33。 3 4 の気位が解1及び第2の管理81,32の電 位より高いと耐圧が低いことを第1の実施例の中 で説明した。とれは第3及び第4の資極33。 34により口。領域15の泉面に負配所が誘起さ れることに起因していた。しかるに、本実施例で は無る及び解4の電幅33、34と第2及び解5 の電極多々、35をくし形にしてかみ合せた結果、 上記のn。循域15の表面に第3及び第4の電額 33.84により誘題された負售荷が且る領域 15に延在する第2及び第5の電極82、85化 よる街方向のもれ電界により表面から掛斥される。 A:。B:間がオフ状態にあり高電圧が印加され た風ペイナス時にはん。着子の気位すなわられる 領域15の電位はB。 増子の電位よりも十分高く、

G。, G、 標子の母位により近い値である。従つて第3及び第4の電優88.34により誘起される負電荷は第2及び第5の電優82.35により ほぼ完全化掛斥されるわけである。この結果n。 低域15の設面が低機度化し空芝腐が鉱がり易く なり、高新圧を実現できるわけである。

10.7

本実施例では第2及び第5の電帳32.35と 第3及び第4の電帳33.34との間隔を例えば 約8μmとしたところ約370Vの駅耐圧を実現 できる。なか逆耐圧はくし形構造にしたことによ る比較は分られず約400Vである。

なか本実施例ではりず 個献 1 8 を削除しれる 領 駅 1 4 と、り の 領域 1 2 との間の距離を約 7 5 以 m に縮めた結果、オン選択を小さくできる。 す せわち例えば、 8 0 m A 通電時のオン抵抗は約 6 むであり、解 2 の実施例に比べ約 1. 5 な小さい。 <実施例 4 >

第8図は本発明になる第4の実施的を示す概略 断面図である。第2の実施例と比較すると以下の 4点以外はほぼ回じである。

- Ps 領域 1 6 化対向する位置 (のみ pr 領域 1 8 を形成した点、
- (2) n * 1 d . p * 1 3 . p * 1 8 . n * 1 6 上 り 構成 される n チャネル M O S ・ F B T の チャネル が D * 領域 1 6 に 対向する 位置 に 形成 される ように 第 3 の 電磁 3 3 を 設け 、 且 つ 類 3 及び 第 4 の 電極 を 接続 し 、 一 体 化 し た 点 、
- (3) Ps 低級18が存在したいり。低級13周辺 のn。低級15上には第2の実施例の第1の電 級31と同じ考え方で第5の電額35もしくは 第2の電應32を延在させた点、
- (4) 怠峻を恒圧ノイズに対する保護回路(図示せず)接続用の第5の電電35のコンタクト部を P:領域12に対応しない側のP:領域13上に 設け、n:領域14。P:領域12間距離を 55μmに応めた点。

本実施例では第3及び第4の電極88下の世界 祭中を第2の実施例と同じようにPF領域18で 緩和できるため経程同じ耐圧、すなわち例えば顧 耐圧約865V、進耐圧約400Vがえられる。

1014 cm 4 である。第4 の電鉄 8 4 の下の P m 領 映13はガリウムのみの拡低で形成しており、モ の他のり。領域13ヤワニ 領域12及びP領域 12-1はポコンのみ又はポロンとガリウムの2 貫拡散で形成してある。周知のごとくガリウムは アウト・ディヒユージョンが顕著であるので表面 付近の護蔵は低くできる。従つて低いゲート既圧 でnチャネルを形成することができる。本実施例 では第4の電極34下の表面付近の装度を約5× 10¹² af * である。G₃ , G₄ 粒子を接続した場 合Az 、B。端子間をオンさせるにはGo、G。 以子電圧を15Vにする必要がある。但しπε領 坡14とPs 領域18との間には8K2の外部抵 銃を接続している。本実施例ではA:。B:端子 間に 5 A 通電時のオン電圧は倒えば約1.35 Vで ある。又A2、B2端子間の順・逆阻止電圧は約 200V、G: + G: 螺子とA: ・B: 囃子間の 絶録耐圧は約300Vである。

本実施例は破構造であり第1の電極31をヒートシンクに直接コンダクトできるので熱抵抗を小

一方、オン抵抗(30mA通電時)はDェ 領線 14、Pェ領域12間が縮まつた結果、約8日小 さい45日保険に低級できる。

く実権例5>

9 図は本発明の第 5 の実施例になる既略断置 図である。

本実施所で第1図に示す第1の実施例と異なる 点は、P= 領域がない点のみで、その他は第1の 実施例と関じてある。

く実施例8>

第10回は本発明の銀6の実施例になる機略断面図である。

本実施例で、第9回に示す第5の実施例と異なる点は、第4の領域であるPェ 領域12がn. 領域15を囲む様に致けられ、かつ第4の電振31が半導体差体23の他方の主表面24に設けられる点である。

p: 銀は12, p: 領域13, n: 領域14の 複合限さは各々約25μm。約25μm, 約15 μπである。n: 領域15の不純物機底は1米

さくできる。とのため電力損失を小さくできると いう特殊がある。

以上、本実施例によればpenopene 本子をnopm チャネルのMOS・FETで駆動できるようにした結果モノリシンタ構造で光結合サイリスタと同じ微能を実現でき且つ制御電流を大力に低度できる。さらにゲート電極下にps 領域より低不純物過度のpon 領域を(場合によってはpo 領にもpoより促進度のpon も)設けることにより、差針圧(場合によっては順針圧)を若しく向上できる。

本 毎明は以上の 実施例に限定されるものではなく 同じ想想にもとづぎ各種の変形・応用が可能な ととは必乗者に自明なことである。

[発明の効果]

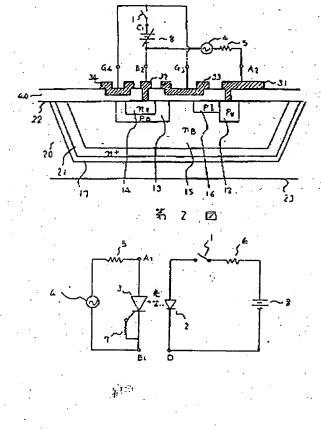
本発明によれば、モノリシック構造で制御部と 主影動部を販売的に超級できるとともに、ユニポーラ素子の配位がフローティング状態にあつても 確実に調節でき、その制御電流も小さくでき、か つ高集積な半導体装備を得ることができる。

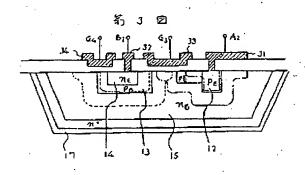
遺画の低単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す機略断面 四、第2図は従来例を示す回路四、第3回及び第 4図は第1の実施例の効果を観明するための概略 断面図、第5回及び第6図は本発明の第2の実施 例を示す収略平面図及び疑略断面図、第7回は本発明の第5の実施例を示す概略平面図、第8図は 本発明の第4の実施例を示す概略断面図、第9図 は本発明の第5の実施例を示す概略断面図、第10回は本発明の第6の実施例を示す概略断面図、第10回は本発明の第6の実施例を示す概略断面図、第

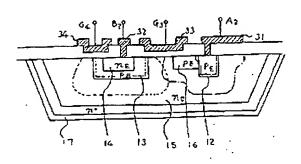
12 mp m 額級、13 mp m 額域、14 m n m 額 域、35 m n m 額数、81 m 第1 の質値、32 m 第2 の電極、33 m 第3 の電極、34 m 第4 の舞 框。

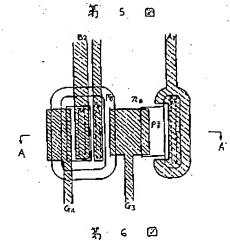
代理人 弁護士 高镜明夫

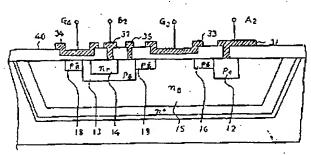




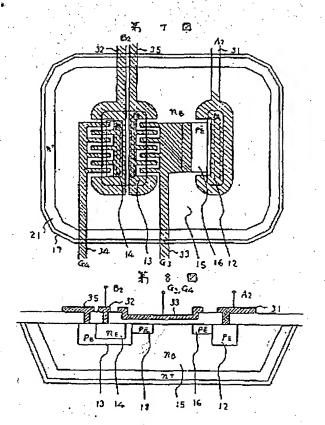


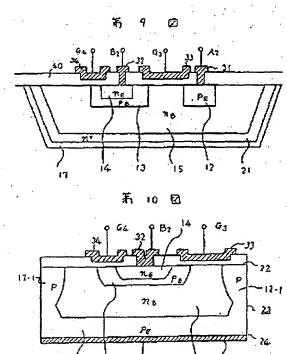






特爾昭61- 12072(8)





boot of me ;

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 § 年特許願第 111069 号(特開 昭 61-12072 号, 昭和 61 年 月 20 日 発行 公開特許公報 61-121 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (1)

Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号	
HOIL 29/74 29/10		6655-5F 8526-5F	
		8	
		l	
	٠.		

手 続 補 正 含 (f %)

作が作品 作品 田 男 塩 液 に作め 変 弁

昭 和58年 特許服第 131069 号

た 明 の 名 体 半導体疾性

和正をする台 作作5の関係。将第四個人 と 1989年以会社 日 立 製 作 所

代 型 人
"《祖子师》从京都千代田区文の内一丁目5番1号
"机会社"日立汉代明的"众人"在2017年11日以及及
"机"的 100000分 在土 小 川 陽

術 正 の M を 明期者の発明の計画を説明の機

後 正 の 内 音 L. 明細骨第16両席6行の「弱発する。介配列 に19」を「誘発する久電荷により」と可正し ます。

é i 🕗

DOCKET NO: P2001, 0182

SERIAL NO:

APPLICANT: Christian Poles

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. FOX 2480

HOLLYWOOD, FLURIDA 33022

TEL. (954) 925-1100